

阿蘇事業所 立地協定調印式、増設工事地鎮祭を実施

阿蘇事業所の工場増設を行うにあたり、立地協定調印式、阿蘇事業所増設工事地鎮祭を執り行いましたのでお知らせいたします。

阿蘇事業所の増設は、スマートフォンや車載用の半導体が好調であり、今後もエッチング事業の拡大が見込まれるため、生産能力の増強を図るものです。

7月7日(金)熊本県商工観光労働部 奥蘭部長立会いの下、専務取締役 丸岡と西原村 日置村長により、立地協定調印式が執り行われました。

また7月12日(水)熊本県関係者を来賓に迎え、工事関係者が参列し、地元の西原村の白山姫神社 斎主の下、阿蘇事業所増設工事地鎮祭が執り行われました。

今回の阿蘇事業所の増設工事は2017年8月に着工し、2018年2月に操業開始予定で、工場面積は既存工場の約2倍に広がり、生産能力を段階的に引き上げ、2020年7月までに約3倍までに伸ばす計画です。

【調印式の様子】



左から：丸岡専務取締役、奥蘭部長、日置村長

【地鎮祭の様子】



【事業計画概要】

- | | |
|------------|--|
| (1) 事業所名 | 株式会社三井ハイテック 阿蘇事業所 |
| (2) 所在地 | 熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子312-8 |
| (3) 代表者 | 三井 康誠 |
| (4) 事業種目 | リードフレームの製造 |
| (5) 着工時期 | 2017年8月 |
| (6) 増設内容 | エッチング棟・めっき棟の新設及びこれに伴う
生産設備・付帯設備の導入等 |
| (7) 投資金額 | 25億円 |
| (8) 操業開始時期 | 2018年2月(予定) |
| (9) 計画完了時期 | 2020年7月(予定) |